

超低伝送損失・高耐熱多層基板材料

MEGTRON6 (低誘電率ガラスクロス仕様)

コア材
(両面銅張) R-5775(N)
R-5775(S)*
プリプレグ R-5670(N)

※抵抗内蔵銅箔仕様

■特長

- 低い比誘電率・誘電正接を有しています
Dk=3.4, Df=0.004(12GHz)
- 高い耐熱性を有しています
ガラス転移温度(Tg) DSC 185°C
- 鉛フリーはんだに対応しています
- 耐燃性(94V-0)を有しています

■用途

- ICTインフラ機器(スーパーコンピュータ、計測用機器)、アンテナ(基地局、車載ミリ波レーダ)、高周波用途、航空用途など

■定格

公称厚さ	厚さ許容差	実厚み	銅箔厚さ
0.05mm	±0.013mm	0.050mm	H-VLP銅箔： 12, 18, 35 μm RT銅箔： 70 μm 抵抗内蔵銅箔： 18 μm (25, 50, 100 Ω)
0.07mm	±0.013mm	0.065mm	
0.08mm	±0.013mm	0.075mm	
0.09mm	±0.013mm	0.090mm	
0.10mm	±0.013mm	0.100mm	
0.10mm(2ply)	±0.013mm	0.100mm	
0.12mm	±0.018mm	0.127mm	
0.13mm	±0.018mm	0.125mm	
0.14mm	±0.018mm	0.146mm	
0.18mm	±0.025mm	0.178mm	
0.20mm	±0.025mm	0.200mm	
0.25mm	±0.025mm	0.250mm	
0.30mm	±0.038mm	0.300mm	
0.40mm	±0.038mm	0.400mm	
0.50mm	±0.050mm	0.500mm	
0.63mm	±0.075mm	0.625mm	
0.75mm	±0.075mm	0.750mm	

注) 公称厚さの中間に位置する厚さ許容差は、より厚い方の厚さを許容差とします。
注) 詳細寸法につきましては、別途ご相談ください。

■性能表

				R-5775(N)
試験項目	試験方法	単位	処理条件	代表値
体積抵抗率	JIS C 6481	MΩ・m	C-96/20/65	5×10 ⁷
			C-96/20/65+C-96/40/90	1×10 ⁷
表面抵抗	JIS C 6481	MΩ	C-96/20/65	5×10 ⁸
			C-96/20/65+C-96/40/90	1×10 ⁸
絶縁抵抗	JIS C 6481	MΩ	C-96/20/65	1×10 ⁸
			C-96/20/65+D-2/100	1×10 ⁷
比誘電率(1MHz)	JIS C 6481	—	C-96/20/65	3.5
比誘電率(1GHz)	IPC-TM-650 2.5.5.9	—	C-96/20/65+D-24/23	3.5
			C-24/23/50	3.4
誘電正接(1MHz)	JIS C 6481	—	C-96/20/65	0.0015
誘電正接(1GHz)	IPC-TM-650 2.5.5.9	—	C-96/20/65+D-24/23	0.0015
			C-24/23/50	0.0015
はんだ耐熱性(260°C)	JIS C 6481	秒	A	120以上
引き剥がし強さ	H-VLP銅箔:0.018mm(18 μm)	N/mm	A	0.5
	H-VLP銅箔:0.035mm(35 μm)		A	0.8
	RT銅箔:0.070mm(70 μm)		A	1.0
	抵抗内蔵銅箔:0.018mm(18 μm)		IPC-TM-650 2.4.8	A
耐熱性	JIS C 6481	—	A	260°C60分ふくれなし
曲げ強さ(ヨコ方向)	JIS C 6481	N/mm ²	A	370
吸水率	JIS C 6481	%	E-24/50+D-24/23	0.14
耐燃性(UL法)	UL 94	—	AおよびE-168/70	94V-0
耐アルカリ性	JIS C 6481	—	浸漬(3分)	異常なし

注) 試験片の厚さは0.75mmです。

注) 試験方法・処理条件につきましては、106ページをご参照ください。

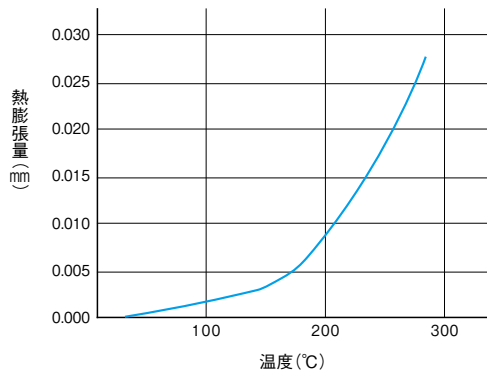
注) 抵抗内蔵箔品のご使用の注意事項につきましては、97ページをご参照ください。

R-5775(N)

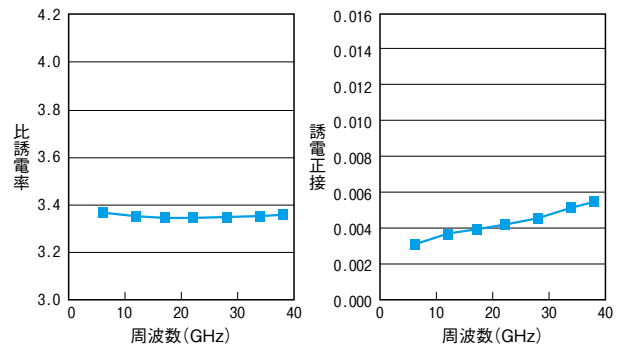
●プリプレグラインアップ	R-5670(N)					
公称厚さ	0.10mm	0.10mm	0.08mm	0.06mm	0.04mm	0.04mm
区分	NG	NJ	NC	NC	ND	NG
樹脂量	56±2%	58±2%	56±2%	66±2%	72±2%	77±2%
ガラスクロススタイル	2116	2116	2013	1078	1035	1035

■特性グラフ(参考値)

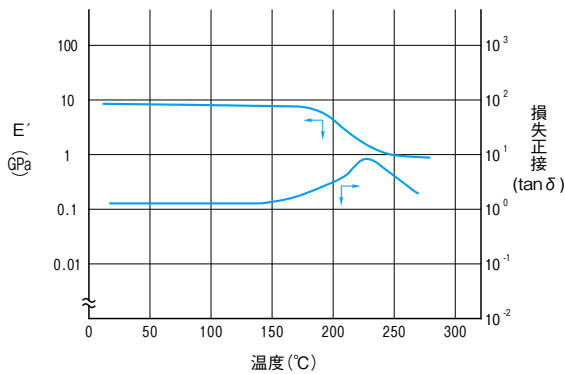
●熱膨張量 (厚さ方向、板厚 0.75mm)



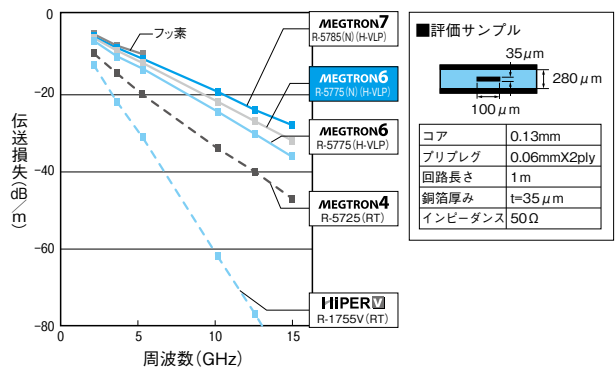
●周波数特性 (IPC-TM-650 2.5.5.5)



●動的粘弾性

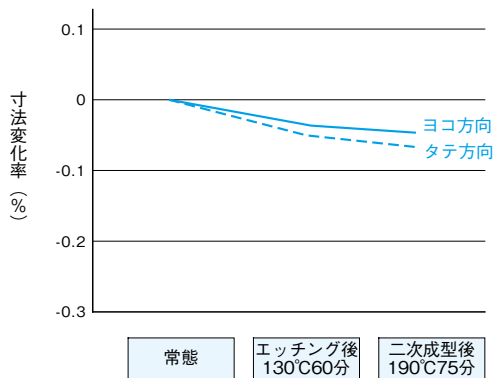


●伝送損失比較



●寸法変化挙動 (R-5775(N) 0.1mm)

※試験方法は109ページをご参照ください。



●高多層耐熱性

◆評価結果

ドリル径	φ0.3mm	
壁間距離	0.5mm	0.6mm
MEGTRON6 (低誘電率ガラスクロス仕様)	pass	pass

◆評価条件

260°Cリフロー×10回

◆構成

32層
4.5mm

